

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D9 Bu/St + 1×SUB-D25 Bu/St

SUB-D9; SUB-D25

1× SUB-D9 (Buchse/Stift)

1× SUB-D25 (Buchse/Stift)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×40 mm

SUB-D9

Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

SUB-D25

Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsstrom	3 A
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Polzahl	25-polig

Kaufmännische Daten

EAN 4048879038003

eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990